Also published as:

DP6021764 (B)

] JP1894083 (C)

DEVICE FOR EVALUATING PATTERN SHAPE

Publication number: JP61138107 (A)

Publication date: 1986-06-25

ISHIKAWA KATSUHIKO +

Inventor(s):
Applicant(s):

HITACHI LTD +

Classification:
- international:

G01B15/00; G01B15/04; H01L21/66; G01B15/00; H01L21/66;

(IPC1-7): H01L21/66

- European:

G01815/04

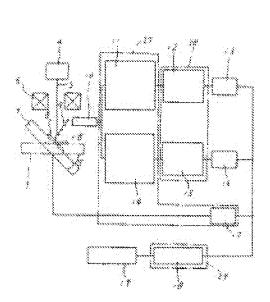
Application number: JP19840259139 19841210 Priority number(s): JP19840259139 19841210

Abstract of JP 61138107 (A)

PURPOSE:To improve the accuracy of evaluation by storing the respective two-dimensional images of a sample corresponding to the respective irradiation angle of electron rays which are made variable, together with irradiation angles and determining the specific three-dimensional element of the pattern shape of the sample in accordance with the size and irradiation angle at the prescribed point.

CONSTITUTION:The electron rays 5 are converged

CONSTITUTION: The electron rays 5 are converged onto the sample 8 on a freely rotatable sample table 7 by an electron lens 6 and the secondary electron rays 9 thereof are detected by a detector 10. The secondary electron image of the case in which the table 7 is horizontal is stored into a pattern memory 11.: The prescribed length at the prescribed point such as step with respect to the region of the pattern image separated by the memory 11 is calculated by an arithmetic part 12 and is stored into a numerical memory 13. The table 7 is then rotated by an angle phi and similarly the secondary electron ray image is stored into a pattern memory 14. The prescribed length at the prescribed point is calculated and is stored into a numerical memory 16. The angle phils stored into a numerical memory 17. The height, etc. of the pattern are determined in accordance with the outputs from the memories 13, 16, 17.



Data supplied from the espacenet database - Worldwide

⑨日本国特許庁(JP)

⑩特許出額公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61 - 138107

Mint Cl.

識別記号

广内整理番号

匈公開 昭和61年(1986)6月25日

G 01 B 15/04 H 01 L 21/66 8304-2F 7168-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

公発明の名称 パターン形状評価装置

②特 顧 昭59-259139

勝彦

公出 質 昭59(1984)12月10日

69発明者 石川

小平市上水本町1450番地 株式会社日立製作所デバイス開

発センタ内

印出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

⑩代 理 人 弁理士 髙橋 明夫 外1名

明 編 書

発明の名称 パターン形状評価数置 経許請求の範囲

2、前記試料台の領きを可変させることにより前 記潔射角を可変させてなる特許額求の軽顕第1項 記載のバターン形状評価簽釋。 3. 簡記試料のパターン形状の三次元待定要素として、パターン改変部の傾斜角やパターンの高さなどを用いてなる特許額求の範囲第1項又は第2項記載のパターン形状評価装置。

発明の詳額な説明

(技術分野)

本務明はパターン形状評価装置に関し、特に半 事体集積回路の微細パターン形状の筋精度評価に 好適なパターン形状評価装置に関するものである。 (背景技術)

世来、パターン形状を評価する場合、たとえば 第4個に示すように下地材であるウエハ;上に形成されたパターン2の形状を評価する場合、高さ 方向の情報としてのパターンエッジ部の角度3を パターン形状評価のパラメータの一つとしている。 そのためパターンエッジ部の角度3をよめる必要 がある、

ところが、一般に LSI 製造工程においては、 パターン 2 の 箱さ (厚さ) は 1 μ m 程度、パター ン 2 の 幅は 2 μ m 程度であるため、実物の断面圏 を光学顕微鏡(分解能 0.2~0.3 μm)でみただけでは角度 3 を求めることができない。

そこで。 しSI製造工程におけるバターン形状 評価では、評価すべきパターンを有するもの(パターンの新面試料)を進査電子開積鏡(たとえば 分解能の、Oiμm)によって、たとえば10,000 倍に拡大した像を得て、その適面に対して角度3 を実施し、これによりパターン形状評価をしている。

しかしながら、このようにして機構パターン形 状を評価する場合には次のような問題点がある。

先ず、パターン形状を評価するには、新面形状が要求されるため、評価すべきウェハを破壊して 試料を作る必要がある。従って走査電子顕微線を 用いて評価した試料は、そのまま捨てることにな るため、製品実物の評価を行なうことができない。

要に、走套電子類微線による観察技術では、パターン評価は得られた写真を解説するという作業 が体なうため、非能率的であり、かつ作業者超級 の誤差が火きい。

(発明の概要)

本額において露示される発明のうち代数的なも のの頻英を簡単に説明すれば、下記のとおりであ る。

すなわち、葯分解態(たとえばり、01μm)の電子線走査方式を用いて高層度に、しかも電子 額の試料に対する照射角を可変させて得られる試 料のパターンの各平面像(二次元の電子像)から、 パターン形状の所定箇所の寸法を算出し、この寸 法と前記照射角に基づいて試料の三次元特定要素 (パターン設差部の傾斜角やパターンの話さなど) を求め、これによりパターン形状、たとえばサブ まクロン周工における微額パターン形状の健率的 な高質度評価を実現するものである。

(実施例)

第1回は本発明によるパターン形状評価袋費の 一実施例を示すものである。

本窓明をしる!製造工程におけるウェハ上の機 構パターンの形状評価を行なう場合に適用して、 以下本発明を第1回~第3回を用いて説明する。 なお、直査電子顕微鏡における距離測定遊鏡の 公知例として特別報56-61504号公規がある。

(発明の目的)

本発明の目的は、製品ないしは製品に使われる ものとしての実物のパターン形状、特に機器パタ ーン形状を高精度に評価できるようにしたパター ン形状評価製数を提供することにある。

本発明の他の目的は、パクーン形状評価に必要な三次元符定要素(立体形状を特定するために二次元要素の他に付加される要素). たとえばパターン段益節の傾斜角やパターンの高さ等(高さ方向の情報)を自動的に、しかも高精度に求めることができ、 従ってパターン形状評価をきわめて能率的に行なうことができ、 従来のような作業者起激の概念を除去するようにしたパターン形状評価を提供することにある。

本発明の前語ならびにそのほかの目的と新規な 特数は、本明報書の記述及び添付図面から明らか になるであろう。

一般に対して電子線(電子ビーム)を走流し、 それによって得られる情報信号に基づいて試料の 二次元機を形成する電子光学系を有する装置として、 たとえば走空電子顕微数を適用することができる。そして電子貌4からの電子線5は、電子レンズ)6によって試料台で、 となく(収束レンズ)6によって試料台上でを設料 (ウェハ上に機構穴パターン(又は微糖自己共享の でしない電子線傾向回路によって試料8上で走査 される。このとき試料8より二次電子のが発生し、 二次電子線とのはなれており、電子線5の試料 1は対する照射角を自由に可変できるようになってはま

二枚電子機出器10よりも後段の構成は、本発明において走在電子顕微鏡を使用した場合にも特に付加されるものである。パターンメモリリリには試料台7が發展で示す水平位壁にある場合の試料3に対する二枚電子像(微器パターンの平面像)が記憶される。他って試料8のパターンが穴パタ

ーン (又は由谷パターン) の場合には (穴パターンの場合も山谷パターンの場合も新頭形状としてはたとえば第2図(a)の如く示されるとする。)、パターンスモリ!!には第2図(b)に示す穴パターン像(又は第2図(a)に示す山谷パターン像)が記憶されることになる。ここで、パターンスモリ!!は普通8ピットの階額を有しているため、第2類(b)の穴パターン像(又は第2図(c)の山谷パターン像)の遊都21と設益部22とは異なる明暗輝度の領域として明確に分離されるが、麻然2!と設益部22は実々明暗輝度一定の別領域を形成している。

複算部 (2はパターンメモリ! しに接続されて
わり、パターンメモリ! しで分離されたパターン
強の領域に対して第2頭(b)に示す基準線23
(又は第2団(a)に示す基準線24)に沿って
所定鑑所、即ち改登部22の所定の是さま。。
8.2 を求める複算を行ない、その算出位ます。
8.2 を数位メモリ13に記憶する。

次に試料台でを所度すだけ囲転させて、強線の

定の投きょ。まを演算により求め、これを数値メ もり15に記憶する。

一方、試料台7の回転角 * 即ち照射角 * が数値 メモリ17に記憶される。

次にパターンエッジ部(改選部)の傾斜角 8 や パターンの高さらなどを求める演算題點 3 8 の機能について説明する前に、これらのパターン設業部の傾斜角 8 やパターンの高さらは如何なる演算により貸出されるかについて第 2 関・第 3 図を用いて詳述する。

また試料台7の照報角4の場合の第3個(b) 又は(a)の平調像から、測定寸法は、まだつい 水平位置から実線で示す状態まで気ける。この場合の試料 8 の後額穴パターン(又は山谷パターン)の断面形状の要部は第 3 類(4)の知く示される。傾斜させた試料 8 に対して電子線走流して得られる二次電子線出器 1 の の出力はパターンメモリはに試料 8 の機様パターンの平面像(二次電子像)として記憶される。ここでパターンを3 類(b)に示す知く(山谷パターンの場合は第 3 関(c)に示す知く(山谷パターンの場合は第 3 関(c)に示す知く(如谷パターンの場合は第 3 関(c)に示す知く(如谷パターンの場合は第 3 関(c)に示す知く(なる、また、このパターンを第 3 関(b)に示す知く(なる、また、このパターンを第 3 関(c)に示す知く(なる、また、このパターンを第 3 関(c)に示す知く(なる、また、こののののののののでは、ないのでは、な

渡算部15はパターンメモリ14に接続されており、このメモリ14で分離された領域を第3回に示す基準線25(又は第3回(a)に示す基準線25)に沿って所定箇所、即ち段登部23の所

夫々明時輝度一定の領域を形成している。

て次の関係式が成立つ。

上記(1)式~ (4) 式でを, て, 8 は腰定値であり、試料台7の傾斜角をは試料台7の照転角で決めることができ、額定時に穩定できるので、 薬知の値である。なお、適常を、とを2 は等しい 値であるが、まとしてを, とま2 の相加率均を用いることもできる。

(1) 武と (2) から

となる。また(3) 式を分解すると、

a (sinθcoaφ + cosθ sinθ) = τ -- (6) となり、この (6) 以に (1), (3) 求を代入 すると、

$$a\cos\phi + h\sin\phi = \tau$$
 --- (7)

ten
$$\phi = 2 \sin \phi$$
 (9)

t - 2 cos ¢

となり、この(9)式にa。(, ϕ を与えてやれば、

$$\theta = \tan^{-\epsilon} \qquad \theta \sin \phi \qquad \cdots \qquad (10)$$

$$\frac{1}{100} = \frac{1}{100} = \frac{1}{100$$

として敷蓋部22の稼約為8を求められる。

また(4) 式を分解すると、

す $\{\cos\theta\cos\phi+\sin\theta\sin\phi\}=s\cdots\{1\}$ となり、この $\{11\}$ 成に $\{1\}$ 次。 $\{2\}$ 式を 代入して、

'
$$h\cos\phi + 2\sin\phi = x$$
 (12)

$$\tan \theta = \frac{8\cos \phi}{8 - 8\sin \phi} \qquad \cdots \qquad (14)$$

この(14)成に8、8、4を与えてやれば、

となり、改選銀22の機能所用を求められる。

以上から、演算器 1 8 に (10) 式 ((9) 式) や (15) 式 ((14) 式) の演算図路を組み込

ターン高されを求めることができるようになって いる。

. 次に表示部(3は複算器 1 8 で算出したパターン 関連部 2 2 の傾斜角 8 やパターン高されを表示する。なお、複算器 1 8 で算出した額にもとづいて試料 8 の自動週別などを行なうのに適定利用できることはいうまでもない。

ここで、バターンメモリ」1、14、17は電子線5の数料8に対する照射角をに対応して得られる二次元像を照射角を(密転角を)と共に記憶するメモリ部27を構成する。また演算器12、15はメモリ部27のバターンメモリ11、14に記憶した二次元像から数料8のバターン形式の所定部所の寸法(2、22、t、3、)を算出する第1の演算部28を構成する、更に演算部27の数算部28を構成する、更に設ける第1の演算部28で算出した触射角を(回転角を)にもとづいて試料8の波算部29を構成する、要素を算出する第二の波算部29を構成する。

以上のようにして本発明では、光方式に近べて

んでおけば、演算器18は数値メモリ13,16,17からの出力値(&,t,s,4)を入力して 所定のパターン改差部22の傾斜内9を求めることができる。なお、パターンの高さらが以前の工程で得られており即ち即知であり、しかもその後の工程で変化を受けていなければ演算器18に (5) 式の演算個路を組み込んでおき、数値メモリ13からの2と外部から演算器18に入力される選知の値ととから容易に前記傾斜角3を求めることができる。

また演算器18に〈8〉式や〈13〉式の演算 四路を組み込んでおけば、演算器18は数値メモ り13,16,17の出力値(2,t,s,4) にもとづいてパターンの話されを禁止できること になる。

従って演算器 1 8 は必要に応じてパターン改造部 2 2 の傾斜角 8 やパターン高されを求めるべき(5) 式。(8) 式。(10) 式。(13) 式。(15) 式などの演算ができるように構成されており、衝望のパターン設差部 2 2 の傾斜角 8 やパ

商分解能(たとえばり、り1ゅm)である間では **走変方式を採用したことによりパターンメモリ11。** 14に商精度に得られる試料8のパターン (たと えば第2個(b)、第3個(b) の穴パターンや 第2四(a), 第3回(a) の山谷パターン(配 繋パターン))の平面像から高精度に預定物所の 寸法を第1の演算部28により算出でき、第2の 液算部29は、これらの寸法値を用いてパターン の形状評価に必要な三次元特定要素(パターン設 遊都22の傾斜角のやパターンの話さら〉を自動 的にしかも筋精度に貧出することができる。第2 の演算部29の韓出版が表示部19に自動的に表 **添されるので、試料8のパターン形状の評価を高** 精度に行なうことができる。従ってLSI製造工 程におけるウェハ上の微額パターン形状の評価に 好適であるばかりでなく、一般にサブミクロンす 法を有するパターン形状の葯粉度評解にも好適で ある。

またパターン形状評価に必要な三次元特定要素を自動的に、かつ高額度に求めることができるか

ら、パターン形状評価をきわめて簡率的に行なう ことができると共に従来のような作業者に超因す る器差を除去することができる。

「効果」

1. 光方式に比べて高分解能(たとえばの、の 1 μm)である電子線走宏方式を用いたことにより 高精度に得られる試料のパターンの平面像から、 パターンの形状弾動に必要な三次元特定要素(パ ターン設造筋の傾斜角やパターン筋きなど)を高 指度に求めることができるので、製品ないしは類 品に使用されるものとしての実物のパターン形状 を高程度に評価することができる。

2. 世ってしる「製造工程におけるウェハ上の後 額パターンの形状評価に好適である。またしる「 製作に関係なく、一般にパターン形状の評価に適 用でき、とりわけ、サブミクロン加工におけるパ ターン形状の高精度評価に弁適である。

3、パターン形状の評価に必要な三次元特定要素を自動的に、しかも薪粮度に求めることができ、これによりパターン形状評価をきわめて鑑率的に

高精度評価に有適であり、更に広く一般のパター ン形状評価に適用できる。

図面の額単な説明

第1個は本発明によるパターン形状界衝装器の 一実施例を示す構成器である。

第2図(a)~(c) および第3図(a)~
(c) は第1図の動作説明図であって、第2図
(a) および第3図(a) は失々試料が水平位置
の場合および角度々だけ傾けた場合の試料の山谷
パターンに対するバターンメモリ像(二枚電子像)を示す図、第2図(b) および第3図(b) は失
々試料が水平位置の場合および角度々だけ傾いた
等合の試料の穴パターンに対するパターンメモリ
後(二枚電子像)を示す図、第2図(c) および
第3図(c) は水平位置試料の穴パターンスは由
谷パターン(窓線パターン)の変級新頭図である。

第4選は従来のパターン形状評価方法を説明するために用いたもSI製造工程におけるパターン形状の一個を示す断面圏である。

4…電子線、5…電子線、6…電子シンズ(集

行なうことができ、従来のような作業者延囲の課 盗を輸去することができる。

以上、本種明者によってなされた種明を実施終にもとづき具体的に説明したが、本種明は上記機能と認明したが、本種明は上記機能と認识したが、本種明は上記機能と認识したが、その要言を意識であることは、電子線5の試料8に対するではない。たとえば、電子線5の試料6でのではなが、これに顕定されることを総対をであることが、これに顕射される電子線の観射角を密接変えるようなな下線制御を行なって、試料的で密接変えるようななでの、試料に対する照射角を変えられるような構成であればよい。

〔利用分辨〕

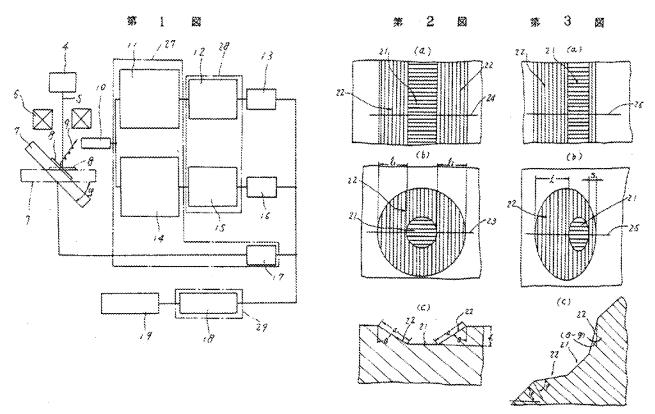
以上の説明では主として本発明者によってなされた意明をその背景となった利用分野であるLSI 製造工程におけるウェハ上の微模パターンの形状 評価に適用した場合について説明したが、それに 酸定されるものではなく、一般にサブミタロンす 法を有するパターン形状など激類パターン形状の

東レンズ)、7…試料台、8…試料、3…二次電子、15…二次電子や出器、11,14…パターンメモリ、12,15,18…液算器、13,16,17…数値メモリ、19…表示部、22…パターン設差部、27…メモリ部、28…第1の複算器、23…第2の複算器。

代雞人 弁理士 髙橋 明夫



特開昭61-138107(6)



第 4 図

